

ICEPT 2024 重磅嘉宾名单

- 叶甜春** 国家科技重大专项 02 专项专家组组长
- 过增元** 中国科学院院士
- 刘 胜** 中国科学院院士
- 汪正平** 中国工程院外籍院士、美国国家工程院院士、中国香港科学院院士
- 刘建影** 瑞典查尔姆斯理工大学教授、瑞典皇家工程科学院院士
- 张国旗** 荷兰代尔夫特大学教授、飞利浦公司半导体照明院士
- 马莒生** IEEE Fellow、清华大学教授、东京大学 Fellow
- 李世玮** IEEE Fellow、香港科技大学（广州）系统枢纽院长
- 罗小兵** IEEE Fellow、华中科技大学能源学院院长
- 李宁成** IEEE Fellow、中国炫纯材料公司创始人
- 樊学军** IEEE Fellow、美国拉马尔大学教授
- John H LAU** IEEE Fellow、中国台湾 Unimicron 公司技术专家
- 刘 勇** IEEE Fellow、美国安森美公司技术专家
- Weikoh** IEEE EPS Fellow、美国 Pacrim 创始人
- Tadatomo SUGA** 东京大学名誉教授、明星大学教授
- Scott CHEN** 日月光工程中心资深副总
- YP WANG** SPIL 研发中心副总裁
- Kitty Pearsall** IEEE EPS 前资深总裁
- 郭一凡** 上海易卜半导体有限公司执行副总裁
- 侯召政** 华为
- Viorel Dragoi** EV Goup 首席科学家
- Andrew Tay** 新加坡工程师学会会士
- Gu-Sung Kim** 韩国江南大学教授、电子封装研究中心创始人
- 曹立强** 中国科学院微电子研究所副所长
- 毕克允** 电子部第 13 研究所前所长
- 王启东** 中国科学院微电子研究所系统封装与集成研发中心主任
- 姜 勇** 天津工业大学校长
- 梅云辉** 天津工业大学科学技术研究院院长兼电气工程学院常务副院长
- 孙 蓉** 深圳先进电子材料国际创新研究院创院院长、中科院深圳先进院材料所所长

- 崔成强** 广东工业大学教授、佛智芯创始人
- 王 玮** 北京大学集成电路学院副院长、微米纳米加工技术全国重点实验室主任
- 刘志权** 中国科学院深圳先进技术研究院研究员、中国科学院百人计划海外引进学者
- 杭 弢** 上海交通大学教授、材料学院院长助理、国家级教学成果奖一等奖
- 刘丰满** 中国科学院微电子研究所教授
- 杨道国** 桂林电子科技大学“电子信息材料与器件教育部工程研究中心”副主任、广西电子封装与组装技术工程研究中心主任
- 蔡 坚** 清华大学教授、集成电路学院党委书记
- 黄明亮** 大连理工大学材料科学与工程学院院长、大连理工大学电子封装材料研究所所长
- 陈志文** 武汉大学教授、湖北省杰青、电子制造与封装集成湖北省重点实验室副主任
- 张 昱** 广东工业大学教授、校“青年百人计划”A类引进人才
- 秦 飞** 第十三届全国人民代表大会代表、北京工业大学电子封装技术与可靠性研究所所长
- 杨晓锋** 工业和信息化部电子第五研究所可靠性实验室技术总师
- 叶怀宇** 南方科技大学教授、深圳第三代半导体研究院封装项目负责人
- 张建华** 上海大学副校长
- 牛萍娟** 天津工业大学信息学部副主任
- 尚金堂** 东南大学教授、卓越青年科学基金获得者
- 肖克来提** 中科院上海微系统所教授
- 于大全** 厦门大学特聘教授、厦门云天半导体董事长
- 田艳红** 哈尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室副主任、国家优秀青年基金获得者
- 郑雪峰** 西安电子科技大学微电子学院院长兼集成电路学部副主任
- 沙超群** 海光信息董事长
- 小林大士** 株式会社爱发科先进技术研究所所长
- Farhang Yazdani** BroadPak Corporation CEO
- 张童龙** 海思半导体有限公司高级技术专家
- Suganuma Katsuaki** 日本大阪大学 F3D 实验室教授
- 张国平** 中科院深圳先进技术研究院材料所副所长、集成电路材料国家重点实验室副主任
- 陈传彤** 日本大阪大学 3D 电子封装集成研究所副教授
- Karsten Meier** 德国德累斯顿工业大学电子封装技术研究所助理主任
- 王 新** 杭州晶通科技有限公司首席技术官、研发副总
- 张 源** 半导体专家级讲师

- 车法星** 美光半导体新加坡高级技术工程师
- 徐思行** 湖南大学副教授
- 张 靖** 贺利氏电子中国研发总监
- 樊海波** 安世半导体
- 达 宁** 肖特玻璃中国区半导体业务负责人
- 杨荣贵** 北京大学教授
- 孙 鹏** 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司总经理
- 杨秉君** 爱发科商贸（上海）有限公司董事长
- 周雅萍** 迪思科科技（中国）有限公司副总经理
- 朱永兵** 天津海瑞电子科技有限公司总经理
- 范正强** 天津海瑞电子科技有限公司副总经理
- 韩佐晏** 广东天承科技股份有限公司 CTO
- 贺育方** 广东伊帕思新材料科技有限公司总经理
- 黄晓娴** 夸泰克（广州）新材料有限责任公司总经理
- 陈维恕** 夸泰克（广州）新材料有限责任公司副总经理
- 苏德志** 山东华宇航空间技术有限公司副总经理
- 宁效庆** 浙江伟思试验设备有限公司总经理
- 李元雄** 芜湖立德智兴半导体有限公司 CTO
- 张洪泽** 中国电子科技集团有限公司第五十五研究所副主任
- Hua Younan** Wintech-Nano, VP
- 周 凯** 上海道宜半导体 COO
- Li Ma** Indium corporation, Senior Research Chemis, Specialist
- Jay Zhang** Corning Incorporated, Business Development Director
- 赵 波** 湖北九峰山实验室 TD 负责人、主任工程师
- Yang ZHOU** Archimedes Semiconductor CTO
广东天承科技股份有限公司技术总监
- 周国富** 英国工业显微镜有限公司销售总监
- 张 伍** 深圳市山木电子设备有限公司运营总监
- 刘云兵** 芬泰电子（上海）有限公司中国区总监

（排名不分先后，更多重磅嘉宾，敬请期待...）